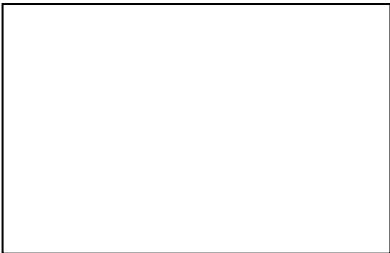


特点

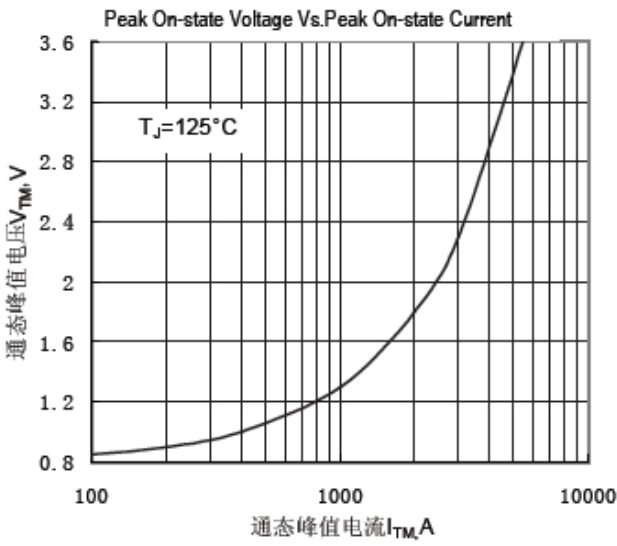
- 芯片与底板电气绝缘， 交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 以下模块皆为强迫风冷， 以上模块，风冷，水冷先用

典型应用

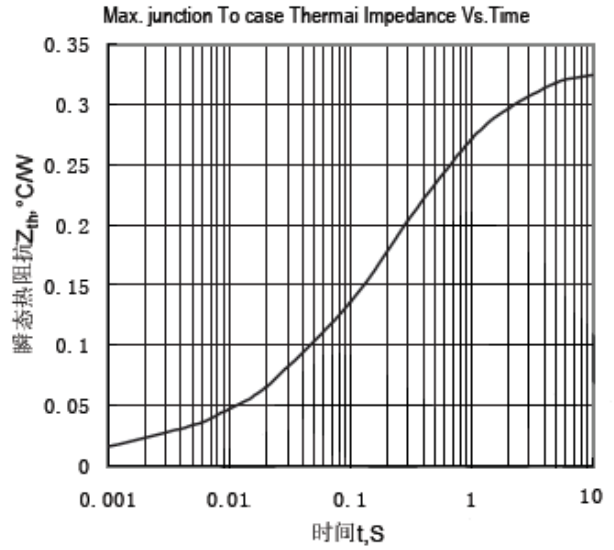
- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器， 电源，电池充放电



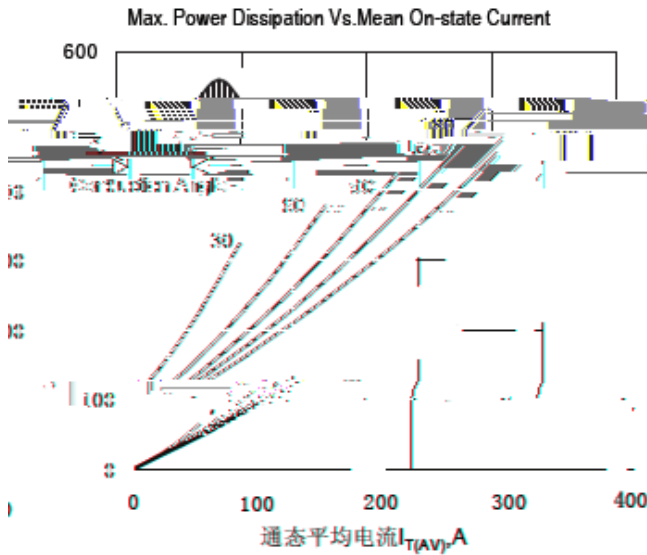
				最小	典型	最大	
		:					
							Ω
	临界上升						
	临界上升	极触发 幅 极 上 ≤ 升 ≅					
	极触发						
	极触发						
	维持						
	极 触发						
	抗（ 至壳）	:					
	绝缘						
	安装扭矩（						
	安装扭矩（						
	储存 度						
	质量						
	外形						



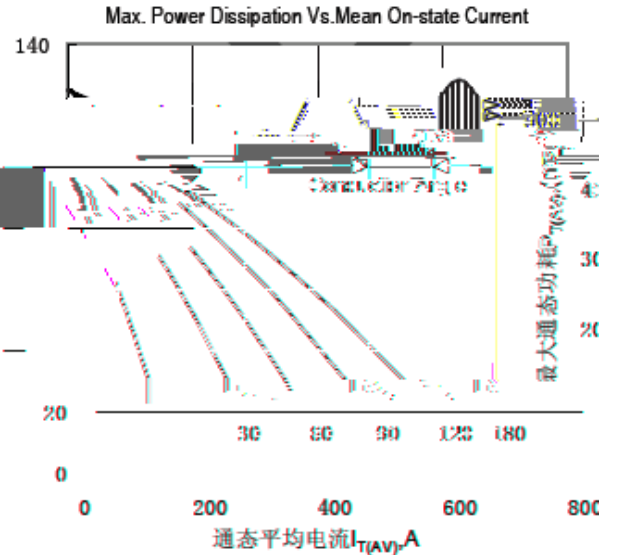
曲线



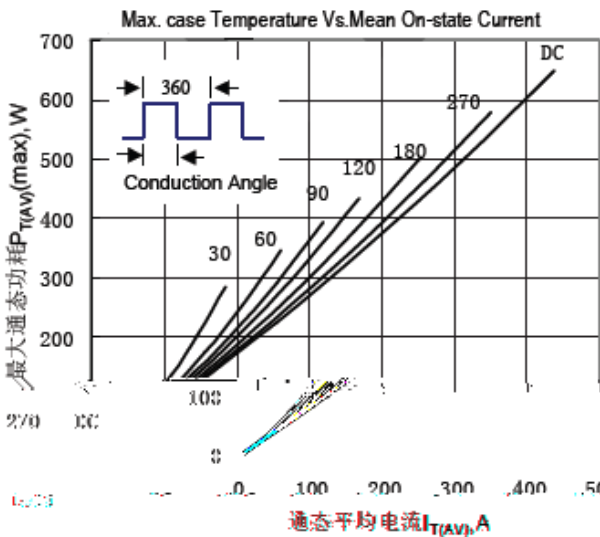
结至管壳瞬 热阻抗曲线



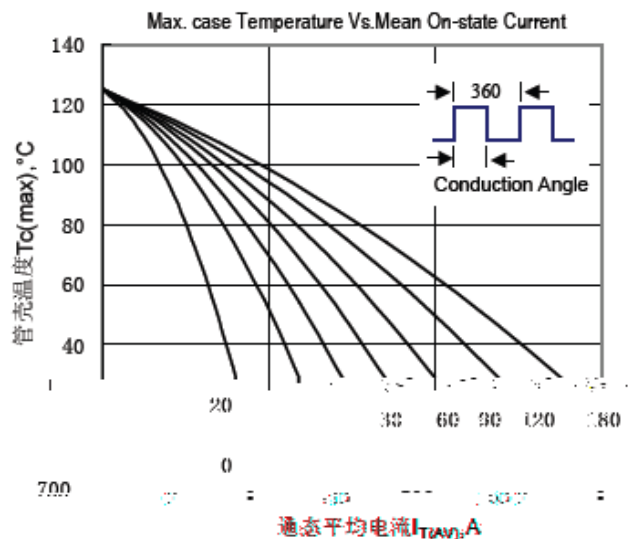
最大功耗与平均电流关系曲线



管壳温度与 平均电流关系曲线



最大功耗与平均电流关系曲线



管壳温度与 平均电流关系曲线

线路图:

